(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-344450

(43)公開日 平成11年(1999)12月14日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> .	識別記号	FΙ	
G01N 21/88		G 0 1 N 21/88	J
			E
G 0 6 T 7/00		G 0 6 F 15/62	405A
		15/70	465A

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 21 頁)

(21)出願番号

特願平10-154865

(22)出願日

平成10年(1998) 6月3日

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 下田 篤

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 高木 裕治

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生產技術研究所內

(74)代理人 弁理士 高橋 明夫 (外1名)

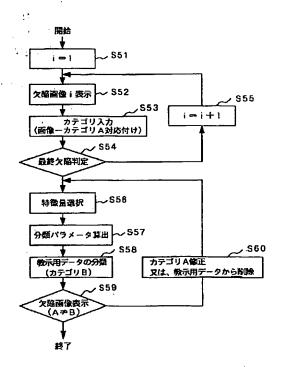
## (54) 【発明の名称】 教示用データ作成方法並びに欠陥分類方法およびその装置

## (57)【要約】

【課題】正確な教示用データの作成を支援できることによって、欠陥の発生原因を推定するために欠陥の画像信号から欠陥の種類を正確に分類できるようにした学習機能を備えた欠陥分類方法およびその装置を提供することにある。

【解決手段】本発明は、欠陥画像信号を元に欠陥の種類を分類するための教示データ作成方法であって、複数の教示用欠陥画像について複数の特徴量を算出し、各教示用欠陥について前記算出された特徴量に基づく特徴空間におけるカテゴリ間の判別関数で示される分類パラメータを算出して複数の教示用欠陥と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を示す教示用データの統計的有意性を診断し、性能を低下させる可能性がある教示用欠陥画像を画面に表示して前記教示データを修正することを特徴とする。





### 【特許請求の範囲】

【請求項1】欠陥画像信号を元に欠陥の種類を分類する ための教示用データ作成方法であって、

複数の教示用欠陥画像に対して欠陥の種類に対応するカテゴリを付与することにより教示用データを作成し、前記教示用欠陥画像の各々について複数の特徴量を算出し、前記付与されたカテゴリと前記算出された特徴量とに基づき教示用欠陥画像の特徴量空間におけるカテゴリ間の判別関数を算出し、該判別関数を用いて教示用欠陥画像とカテゴリの対応からなる教示用データを診断し、少なくとも性能を低下させる可能性がある教示用欠陥画像を画面に表示して前記教示用データを修正することを特徴とする教示用データ作成方法。

【請求項2】予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の教 示用欠陥画像を検出する教示用欠陥画像検出過程と、該 教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教示用欠陥 画像を表示手段に表示し、該表示された複数の教示用欠 陥画像に対してカテゴリを付与することにより教示用欠 陥画像とカテゴリとの対応を教示するカテゴリ教示過程 と、前記教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教 示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々について所望 の複数の特徴量を算出し、前記付与されたカテゴリと前 記算出された特徴量に基づき教示用欠陥画像の特徴量空 間におけるカテゴリ間の判別関数を算出し、該判別関数 を用いて各教示用欠陥を分類してカテゴリを付与するカ テゴリ付与過程と、各教示用欠陥について前記カテゴリ 教示過程で教示されたカテゴリと前記カテゴリ付与過程 で付与されたカテゴリとを比較して、両カテゴリが相違 する場合、少なくともその情報を表示手段に表示し、該 表示された情報を元に、教示用欠陥についてカテゴリを 修正または教示用欠陥を除外して教示用欠陥とカテゴリ との対応を教示する修正または除外教示過程とを有し、 複数の教示用欠陥と欠陥の種類に対応するカテゴリとの 対応関係を示す教示用データを学習して取得する学習工 程と、

被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の欠陥画像を元に、前記学習工程で取得された教示用データから前記欠陥の種類を分類する分類工程とを有することを特徴とする欠陥分類方法。

【請求項3】予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する教示用欠陥画像検出過程と、該教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教示用欠陥画像を表示手段に表示し、該表示された複数の教示用欠陥画像に対してカテゴリを付与することにより教示用欠陥画像とカテゴリとの対応を教示するカテゴリ教示過程と、前記教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々について所望の複数の特徴量を算出し、該算出された各教示用欠陥についての所望の複数の特徴量の関係から各教示用欠陥を

分類してカテゴリを付与するカテゴリ付与過程と、各教 示用欠陥について前記カテゴリ教示過程で教示されたカ テゴリと前記カテゴリ付与過程で付与されたカテゴリと を比較して、両カテゴリが相違する場合、少なくともそ の情報を表示手段に表示し、該表示された情報を元に、 教示用欠陥についてカテゴリを修正または教示用欠陥を 除外して教示用欠陥とカテゴリとの対応を教示する修正 または除外教示過程とを有し、複数の教示用欠陥の特徴 量と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を示す 教示用データを学習して取得する学習工程と、

被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記学習工程で取得された教示用データから前記欠陥の種類を分類する分類工程とを有することを特徴とする欠陥分類方法。

【請求項4】予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の教 示用欠陥画像を検出する教示用欠陥画像検出過程と、該 教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教示用欠陥 画像を表示手段に表示し、該表示された複数の教示用欠 陥画像に対してカテゴリを付与することにより教示用欠 陥画像とカテゴリとの対応を教示するカテゴリ教示過程 と、前記教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教 示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々について所望 の複数の特徴量を算出し、該算出された各教示用欠陥に ついての所望の複数の特徴量の関係からカテゴリを分類 するためのパラメータを算出し、該算出された分類パラ メータに基づいて各教示用欠陥を分類してカテゴリを付 与するカテゴリ付与過程と、各教示用欠陥について前記 カテゴリ教示過程で教示されたカテゴリと前記カテゴリ 付与過程で付与されたカテゴリとを比較して、両カテゴ リが相違する場合、少なくともその情報を表示手段に表 示し、該表示された情報を元に、教示用欠陥についてカ テゴリを修正または教示用欠陥を除外して教示用欠陥と カテゴリとの対応を教示する修正または除外教示過程と を有し、複数の教示用欠陥の特徴量と欠陥の種類に対応 するカテゴリとの対応関係を示す教示用データを学習し て取得する学習工程と、

被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記学習工程で取得された教示用データから前記欠陥の種類を分類する分類工程とを有することを特徴とする欠陥分類方法。

【請求項5】請求項3または4記載の学習工程における カテゴリ付与過程において、各教示用欠陥についてカテ ゴリを分類する際、算出された特徴量の中から所望の複 数の特徴量を選択する特徴量選択過程を有することを特 徴とする欠陥分類方法。

【請求項6】予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の教

示用欠陥画像を検出する教示用欠陥画像検出過程と、該 教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教示用欠陥 画像を表示手段に表示し、該表示された複数の教示用欠 陥画像に対してカテゴリを付与することにより教示用欠 陥画像とカテゴリとの対応を教示するカテゴリ教示過程 と、前記教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教 示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々について所望 の複数の特徴量を算出し、前記付与されたカテゴリと前 記算出された特徴量に基づき教示用欠陥画像の特徴量空 間におけるカテゴリ間の判別関数を算出し、該判別関数 を用いて各教示用欠陥を分類するためのカテゴリ分類評 価値を算出するカテゴリ分類評価値算出過程と、各教示 用欠陥について前記カテゴリ分類評価値算出過程で算出 されたカテゴリ分類評価値を表示手段に表示し、該表示 されたカテゴリ分類評価値を元に、教示用欠陥について カテゴリを修正または教示用欠陥を除外して教示用欠陥 とカテゴリとの対応を教示する修正または除外教示過程 とを有し、複数の教示用欠陥の特徴量と欠陥の種類に対 応するカテゴリとの対応関係を示す教示用データを学習 して取得する学習工程と、

被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記学習工程で取得された教示用データから前記欠陥の種類を分類する分類工程とを有することを特徴とする欠陥分類方法。

【請求項7】請求項6記載の学習工程におけるカテゴリ分類評価値算出過程において、各教示用欠陥を分類するカテゴリ分類評価値を算出する際、算出された特徴量の中から所望の複数の特徴量を選択する特徴量選択過程を有することを特徴とする欠陥分類方法。

【請求項8】予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する教示用欠陥画像検出過程と、該教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々について複数の特徴量を算出する特徴量算出過程と、該特徴量算出過程で算出される複数の特徴量の関係に基づく特徴量空間上に教示用欠陥を位置させて表示手段に表示し、該表示された特徴量空間上における教示用欠陥の位置に応じて該教示用欠陥に対してカテゴリを付与することにより教示用欠陥とカテゴリとの対応を教示するカテゴリ教示過程とを有し、複数の教示用欠陥の特徴量と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を示す教示用データを学習して取得する学習工程と、

被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記学習工程で取得された教示用データから前記欠陥の種類を分類する分類工程とを有することを特徴とする欠陥分類方法。

被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記学習工程で取得された教示用データから前記欠陥の種類を分類する分類工程とを有することを特徴とする欠陥分類方法。

【請求項10】更に、前記分類工程で分類された欠陥の種類に基づいて欠陥の発生原因を推定する欠陥の発生原因推定工程とを有することを特徴とする請求項2または3または4または5または6または7または8または9記載の欠陥分類方法。

【請求項11】予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する欠陥画像検出手段と、前記欠陥画像検出手段で検出された複数の教示用欠陥画像に基づいて複数の教示用欠陥の各々を分類してカテゴリを付与する計算手段と、前記欠陥画像検出手段で検出された複数の教示用欠陥画像と前記計算手段で複数の教示用欠陥に対して分類されたカテゴリとを表示する表示手段とを備え、複数の教示用欠陥と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を示す教示用データを取得して記憶手段に格納する学習部と、

被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出する欠陥画像検出手段と、該欠陥画像検出手段で検出された被検査対象の欠陥画像を元に、前記学習部の記憶手段に格納された教示用データから前記欠陥の種類を分類する計算手段とを備えた分類部とで構成することを特徴とする欠陥分類装置。

【請求項12】予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する欠陥画像検出手段と、該欠陥画像検出手段で検出された複数の教示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々について所望の複数の特徴量を算出する計算手段と、該計算手段で算出された所望の複数の特徴量の関係に基づく特徴量空間上に教示用欠陥を位置させて表示し、更に教示用欠陥に対して付与された力

テゴリを表示する表示手段とを備え、複数の教示用欠陥 の特徴量と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係 を示す教示用データを取得して記憶手段に格納する学習 部と、

被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出する欠陥画像検出手段と、該欠陥画像検出手段で検出された被検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記学習部の記憶手段に格納された教示用データから前記欠陥の種類を分類する分類部とで構成することを特徴とする欠陥分類装置。

【請求項13】予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の 教示用欠陥画像を検出する欠陥画像検出手段と、該欠陥 画像検出手段で検出された複数の教示用欠陥画像から複 数の教示用欠陥の各々について所望の複数の特徴量を算 出し、該算出された各教示用欠陥についての所望の複数 の特徴量の関係から各教示用欠陥を分類するカテゴリ分 類評価値を算出する計算手段と、各教示用欠陥について 前記計算手段で算出されたカテゴリ分類評価値を表示 し、更に教示用欠陥に対して付与されたカテゴリを表示 する表示手段とを備え、複数の教示用欠陥の特徴量と欠 陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を示す教示用 データを取得して記憶手段に格納する学習部と、 被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮 像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被 検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、 該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記学習部の 記憶手段に格納された教示用データから前記欠陥の種類 を分類する分類部とで構成することを特徴とする欠陥分 類装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体ウェハ等の 製造プロセスにおける欠陥検査で発見された欠陥を撮像 して得られた画像信号に基づいて欠陥の種類を分類して 欠陥の発生原因を推定可能にする欠陥分類方法およびそ の装置に関する。

[0002]

【従来の技術】特開平8-21803号公報には、欠陥種別判定装置が記載されている。これは、ニューロ処理ユニットの入力として欠陥画像から抽出した欠陥情報(面積、形状、位置、明るさ、等)を与え、出力として欠陥種別を得る構成とし、欠陥種別に対応した欠陥情報に対してそれぞれの欠陥種別が出現するように前記ニューロ処理ユニットを学習させておくものである。この結果、分類対象画像から抽出した欠陥情報を前記ニューロ処理ユニットに入力して、その出力から欠陥種別を判定するものである。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記学習型欠陥分類装

置では、ユーザが提示する学習用データに矛盾したデータが含まれ易い問題がある。特に、画像の分類においては、ユーザはあいまいな判定を行いやすいため、上記の傾向は顕著である。しかし、上記従来技術では、ユーザが矛盾したデータを与えた場合でもシステムは汎用的に対応しようとするため、全体としての性能を低下させる恐れがあった。

【0004】本発明の目的は、上記課題に鑑みて、欠陥の発生原因を推定するために欠陥の画像信号から欠陥の種類を分類するための正確な教示用データの作成を支援できるようにした教示用データ作成方法を提供することにある。また、本発明の他の目的は、正確な教示用データの作成を支援できることによって、欠陥の発生原因を推定するために欠陥の画像信号から欠陥の種類を正確に分類できるようにした学習機能を備えた欠陥分類方法およびその装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、欠陥画像信号を元に欠陥の種類を分類す るための教示用データ作成方法であって、複数の教示用 欠陥画像に対して欠陥の種類に対応するカテゴリを付与 することにより教示用データを作成し、前記教示用欠陥 画像の各々について複数の特徴量を算出し、前記付与さ れたカテゴリと前記算出された特徴量とに基づき教示用 欠陥画像の特徴量空間におけるカテゴリ間の判別関数を 算出し、該判別関数を用いて教示用欠陥画像とカテゴリ の対応からなる教示用データを診断し、少なくとも性能 を低下させる可能性がある教示用欠陥画像を画面に表示 して前記教示用データを修正することを特徴とする。ま た、本発明は、予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の 教示用欠陥画像を検出する教示用欠陥画像検出過程と、 該教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の教示用欠う 陥画像を表示手段に表示し、該表示された複数の教示用 欠陥画像に対してカテゴリを付与することにより教示用! 欠陥画像とカテゴリとの対応を教示するカテゴリ教示過 程と、前記教示用欠陥画像検出過程で検出された複数の 教示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々について所 望の複数の特徴量を算出し、前記付与されたカテゴリと 前記算出された特徴量に基づき教示用欠陥画像の特徴量 空間におけるカテゴリ間の判別関数を算出し、該判別関 数を用いて各教示用欠陥を分類してカテゴリを付与する カテゴリ付与過程と、各教示用欠陥について前記カテゴ リ教示過程で教示されたカテゴリと前記カテゴリ付与過 程で付与されたカテゴリとを比較して、両カテゴリが相 違する場合、少なくともその情報を表示手段に表示し、 該表示された情報を元に、教示用欠陥についてカテゴリ を修正または教示用欠陥を除外して教示用欠陥とカテゴ リとの対応を教示する修正または除外教示過程とを有 し、複数の教示用欠陥と欠陥の種類に対応するカテゴリ との対応関係を示す教示用データを学習して取得する学

習工程と、被検査物に対して検査されて見付かった欠陥 について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検 出された被検査対象の欠陥画像を元に、前記学習工程で 取得された教示用データから前記欠陥の種類を分類する 分類工程とを有することを特徴とする欠陥分類方法であ る。

【0006】また、本発明は、予め複数の教示用欠陥を 撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する教示用欠陥画 像検出過程と、該教示用欠陥画像検出過程で検出された 複数の教示用欠陥画像を表示手段に表示し、該表示され た複数の教示用欠陥画像に対してカテゴリを付与するこ とにより教示用欠陥画像とカテゴリとの対応を教示する カテゴリ教示過程と、前記教示用欠陥画像検出過程で検 出された複数の教示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の 各々について所望の複数の特徴量を算出し、該算出され た各教示用欠陥についての所望の複数の特徴量の関係かっ ら各教示用欠陥を分類してカテゴリを付与するカテゴリ 付与過程と、各教示用欠陥について前記カテゴリ教示過 程で教示されたカテゴリと前記カテゴリ付与過程で付与 されたカテゴリとを比較して、両カテゴリが相違する場 合、少なくともその情報を表示手段に表示し、該表示さ れた情報を元に、教示用欠陥についてカテゴリを修正ま たは教示用欠陥を除外して教示用欠陥とカテゴリとの対 応を教示する修正または除外教示過程とを有し、複数の 教示用欠陥の特徴量と欠陥の種類に対応するカテゴリと の対応関係を示す教示用データを学習して取得する学習 工程と、被検査物に対して検査されて見付かった欠陥に ついて撮像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出 された被検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を 算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記 学習工程で取得された教示用データから前記欠陥の種類 を分類する分類工程とを有することを特徴とする欠陥分 類方法である。

【0007】また、本発明は、予め複数の教示用欠陥を 撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する教示用欠陥画 像検出過程と、該教示用欠陥画像検出過程で検出された 複数の教示用欠陥画像を表示手段に表示し、該表示され た複数の教示用欠陥画像に対してカテゴリを付与するこ とにより教示用欠陥画像とカテゴリとの対応を教示する カテゴリ教示過程と、前記教示用欠陥画像検出過程で検 出された複数の教示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の 各々について所望の複数の特徴量を算出し、該算出され た各教示用欠陥についての所望の複数の特徴量の関係か らカテゴリを分類するためのパラメータを算出し、該算 出された分類パラメータに基づいて各教示用欠陥を分類 してカテゴリを付与するカテゴリ付与過程と、各教示用 欠陥について前記カテゴリ教示過程で教示されたカテゴ リと前記カテゴリ付与過程で付与されたカテゴリとを比 較して、両カテゴリが相違する場合、少なくともその情 報を表示手段に表示し、該表示された情報を元に、教示 用欠陥についてカテゴリを修正または教示用欠陥を除外して教示用欠陥とカテゴリとの対応を教示する修正または除外教示過程とを有し、複数の教示用欠陥の特徴量と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を示す教示用データを学習して取得する学習工程と、被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の所望の特徴量を算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量をデエ程で取得された教示用データから前記欠陥の種類を分類する分類工程とを有することを特徴とする欠陥分類方法である。

【0008】また、本発明は、前記欠陥分類方法の学習 工程におけるカテゴリ付与過程において、各教示用欠陥 についてカテゴリを分類する際、算出された特徴量の中 から所望の複数の特徴量を選択する特徴量選択過程を有 することを特徴とする。また、本発明は、予め複数の教 示用欠陥を撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する教 示用欠陥画像検出過程と、該教示用欠陥画像検出過程で 検出された複数の教示用欠陥画像を表示手段に表示し、 該表示された複数の教示用欠陥画像に対してカテゴリを 付与することにより教示用欠陥画像とカテゴリとの対応 を教示するカテゴリ教示過程と、前記教示用欠陥画像検 出過程で検出された複数の教示用欠陥画像から複数の教 示用欠陥の各々について所望の複数の特徴量を算出し、 前記付与されたカテゴリと前記算出された特徴量に基づ き教示用欠陥画像の特徴量空間におけるカテゴリ間の判 別関数を算出し、該判別関数を用いて各教示用欠陥を分 類するためのカテゴリ分類評価値を算出するカテゴリ分 類評価値算出過程と、各教示用欠陥について前記カテゴ リ分類評価値算出過程で算出されたカテゴリ分類評価値 を表示手段に表示し、該表示されたカテゴリ分類評価値 を元に、教示用欠陥についてカテゴリを修正または教示 用欠陥を除外して教示用欠陥とカテゴリとの対応を教示 する修正または除外教示過程とを有し、複数の教示用欠 陥の特徴量と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関 係を示す教示用データを学習して取得する学習工程と、 被検査物に対して検査されて見付かった欠陥について撮 像して被検査対象の欠陥画像を検出し、該検出された被 検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、 該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記学習工程 で取得された教示用データから前記欠陥の種類を分類す る分類工程とを有することを特徴とする欠陥分類方法で ある。また、本発明は、前記欠陥分類方法の学習工程に おけるカテゴリ分類評価値算出過程において、各教示用 欠陥を分類するカテゴリ分類評価値を算出する際、算出 された特徴量の中から所望の複数の特徴量を選択する特 徴量選択過程を有することを特徴とする。

【0009】また、本発明は、予め複数の教示用欠陥を 撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する教示用欠陥画 像検出過程と、該教示用欠陥画像検出過程で検出された

複数の教示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々につ いて複数の特徴量を算出する特徴量算出過程と、該特徴 量算出過程で算出される複数の特徴量の関係に基づく特 徴量空間上に教示用欠陥を位置させて表示手段に表示 し、該表示された特徴量空間上における教示用欠陥の位 置に応じて該教示用欠陥に対してカテゴリを付与するこ とにより教示用欠陥とカテゴリとの対応を教示するカテ ゴリ教示過程とを有し、複数の教示用欠陥の特徴量と欠 陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を示す教示用 データを学習して取得する学習工程と、被検査物に対し て検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査対 象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の欠陥 画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、該算出された欠 陥の所望の特徴量を元に、前記学習工程で取得された教 示用データから前記欠陥の種類を分類する分類工程とを 有することを特徴とする欠陥分類方法である。また、本 発明は、予め複数の教示用欠陥を撮像して複数の教示用 欠陥画像を検出する教示用欠陥画像検出過程と、該教示 用欠陥画像検出過程で検出された複数の教示用欠陥画像 から複数の教示用欠陥の各々について複数の特徴量を算 出する特徴量算出過程と、該特徴量算出過程で算出され る特徴量の中から所望の複数の特徴量を選択する特徴量 選択過程と、該特徴量選択過程で選択された所望の複数 の特徴量の関係に基づく特徴量空間上に、前記特徴量算 出過程で算出する教示用欠陥を位置させて表示手段に表 示し、該表示された特徴量空間上における教示用欠陥の 位置に応じて該教示用欠陥に対してカテゴリを付与する ことにより教示用欠陥とカテゴリとの対応を教示するカ テゴリ教示過程とを有し、複数の教示用欠陥の特徴量と 欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を示す教示 用データを学習して取得する学習工程と、被検査物に対 して検査されて見付かった欠陥について撮像して被検査 対象の欠陥画像を検出し、該検出された被検査対象の欠 陥画像から欠陥の所望の特徴量を算出し、該算出された 欠陥の所望の特徴量を元に、前記学習工程で取得された 教示用データから前記欠陥の種類を分類する分類工程と を有することを特徴とする欠陥分類方法である。

【0010】また、本発明は、前記欠陥分類方法において、更に、前記分類工程で分類された欠陥の種類に基づいて欠陥の発生原因を推定する欠陥の発生原因推定工程とを有することを特徴とする。また、本発明は、被検査を有することを特徴とする。また、本発明は、被検査を有することを特徴とする。また、本発明は、被検慮局に基づいて欠陥の種類を分類する欠陥分類方れた傾信号に基づいて欠陥の種類を分類する欠陥分類方は、社会であることにより教示用欠陥画像とカテゴリAを表示の対応を教示過程と、教示用欠陥画像の特徴量と付与る社をカテゴリAをで正式リBが一致してカテゴリAをでである表示過程と、カテゴリAとカテゴリBが一致しないなのでのでのでのでである表示過程と、前記表示された教示用欠陥画像を表示する表示過程と、前記表示用の像で表示可の以てカテゴリAを修正または教示用の像である。

から除外する修正または除外過程とを含み、複数の教示 用欠陥と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を 示す教示用データを取得する学習工程を有することを特 徴とする。また、本発明は、被検査物の欠陥検査で発見 された欠陥を撮像して得られた画像に基づいて欠陥種類 を分類する欠陥分類方法であって、ユーザが予め教示用 欠陥画像にカテゴリAを付与することにより教示用用 個像とカテゴリの対応をシステムに教示する教示所陷 して親記を分類がある。 と、教示用欠陥画像の各カテゴリに対する分類評価値 (連続量)を算出する算出過程と、該算出過程で算出 れた教示用欠陥画像の分類評価値を表示手段に表示用 な表示結果に基づきカテゴリAを修正または教示用更 から除外する修正または除外過程と、前記修正したカテ ゴリAに基づき画像との対応をシステムに教示する過程

とを含み、複数の教示用欠陥と欠陥の種類に対応する力

テゴリとの対応関係を示す教示用データを取得する学習

工程を有することを特徴とする。

【0011】また、本発明は、被検査物の欠陥検査で発 見された欠陥を撮像して得られた画像に基づいて欠陥種 類を分類する欠陥分類方法であって、教示用欠陥画像か ら特徴量を抽出する過程と、該抽出された特徴量に基づ く特徴量空間に各々の教示用欠陥画像を表示し、該表示 結果に基づきユーザが欠陥を選択し、該選択された教示 用欠陥画像を表示し、該表示結果に基づきユーザが教示 用欠陥画像にカテゴリAを付与するカテゴリ付与過程と を含み、複数の教示用欠陥と欠陥の種類に対応するカテ ゴリとの対応関係を示す教示用データを取得する学習工 程を有することを特徴とする。また、本発明は、予め複 数の教示用欠陥を撮像して複数の教示用欠陥画像を検出 する欠陥画像検出手段と、前記欠陥画像検出手段で検出 された複数の教示用欠陥画像に基づいて複数の教示用欠 陥の各々を分類してカテゴリを付与する計算手段と、前 記欠陥画像検出手段で検出された複数の教示用欠陥画像 と前記計算手段で複数の教示用欠陥に対して分類された カテゴリとを表示する表示手段とを備え、複数の教示用 欠陥と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関係を示 す教示用データを取得して記憶手段に格納する学習部 と、被検査物に対して検査されて見付かった欠陥につい て撮像して被検査対象の欠陥画像を検出する欠陥画像検 出手段と、該欠陥画像検出手段で検出された被検査対象 の欠陥画像を元に、前記学習部の記憶手段に格納された 教示用データから前記欠陥の種類を分類する計算手段と を備えた分類部とで構成することを特徴とする欠陥分類 装置である。

【0012】また、本発明は、予め複数の教示用欠陥を 撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する欠陥画像検出 手段と、該欠陥画像検出手段で検出された複数の教示用 欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々について所望の複 数の特徴量を算出する計算手段と、該計算手段で算出さ れた所望の複数の特徴量の関係に基づく特徴量空間上に

教示用欠陥を位置させて表示し、更に教示用欠陥に対し て付与されたカテゴリを表示する表示手段とを備え、複 数の教示用欠陥の特徴量と欠陥の種類に対応するカテゴ リとの対応関係を示す教示用データを取得して記憶手段 に格納する学習部と、被検査物に対して検査されて見付 かった欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検 出する欠陥画像検出手段と、該欠陥画像検出手段で検出 された被検査対象の欠陥画像から欠陥の所望の特徴量を 算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量を元に、前記 学習部の記憶手段に格納された教示用データから前記欠 陥の種類を分類する分類部とで構成することを特徴とす る欠陥分類装置である。また、本発明は、予め複数の教 示用欠陥を撮像して複数の教示用欠陥画像を検出する欠 陥画像検出手段と、該欠陥画像検出手段で検出された複 数の教示用欠陥画像から複数の教示用欠陥の各々につい て所望の複数の特徴量を算出し、該算出された各教示用 欠陥についての所望の複数の特徴量の関係から各教示用 欠陥を分類するカテゴリ分類評価値を算出する計算手段 と、各教示用欠陥について前記計算手段で算出されたカ テゴリ分類評価値を表示し、更に教示用欠陥に対して付 与されたカテゴリを表示する表示手段とを備え、複数の 教示用欠陥の特徴量と欠陥の種類に対応するカテゴリと の対応関係を示す教示用データを取得して記憶手段に格 納する学習部と、被検査物に対して検査されて見付かっ た欠陥について撮像して被検査対象の欠陥画像を検出 し、該検出された被検査対象の欠陥画像から欠陥の所望 の特徴量を算出し、該算出された欠陥の所望の特徴量を 元に、前記学習部の記憶手段に格納された教示用データ から前記欠陥の種類を分類する分類部とで構成すること を特徴とする欠陥分類装置である。

【0013】また、本発明は、被検査物の欠陥検査で発 見された欠陥を撮像して得られた画像に基づいて欠陥種 類を分類する欠陥分類装置であって、教示用欠陥画像に 基づき分類パラメータを算出し、該算出された分類パラ メータに基づき教示用欠陥画像にカテゴリを付与するカ テゴリ付与手段と、該カテゴリ付与手段でカテゴリが付 与された教示用欠陥画像を表示する表示手段と、複数の 教示用欠陥と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対応関 係を示す教示用データを取得して格納する記憶手段とを 備えたことを特徴とする。また、本発明は、被検査物の 欠陥検査で発見された欠陥を撮像して得られた画像に基 づいて欠陥種類を分類する欠陥分類装置であって、教示 用欠陥画像に基づき分類パラメータを算出し、該算出さ れた分類パラメータに基づき教示用欠陥画像の各カテゴ リに対する分類評価値(連続値)を算出する算出手段 と、該算出手段によって算出された教示用欠陥画像の各 カテゴリに対する分類評価値を表示する表示手段と、複 数の教示用欠陥と欠陥の種類に対応するカテゴリとの対 応関係を示す教示用データを取得して格納する記憶手段 とを備えたことを特徴とする。また、本発明は、被検査

物の欠陥検査で発見された欠陥を撮像して得られた画像に基づいて欠陥種類を分類する欠陥分類装置であって、 教示用欠陥画像から特徴量を抽出する特徴量抽出手段 と、該特徴量抽出手段で抽出された特徴量に基づく特徴 空間に位置する教示用欠陥画像を表示する表示手段と、 複数の教示用欠陥と欠陥の種類に対応するカテゴリとの 対応関係を示す教示用データを取得して格納する記憶手 段とを備えたことを特徴とする。

【0014】以上説明したように、前記構成によれば、学習型欠陥分類装置を用いて統計的に有意な教示用データを効率的に作成可能となり、欠陥分類装置の性能を高い次元で活用することができ、この結果、欠陥分類精度が向上し、ひいては製造プロセスの異常原因を高精度に推定することが可能となり、製造プロセスの異常改善に効果を発揮することができる。

#### [0015]

【発明の実施の形態】本発明に係る実施の形態につい て、図面を用いて説明する。図1は、本発明に係る欠陥 分類方法およびその装置が半導体製造プロセスにおいて 果たす役割を説明するための図である。半導体素子の製 品は、ウエハ等の基板1に対して数百もの製造プロセス 工程1~nを経て製造され、完成までに約百日もの期間 を要する場合がある。しかし、半導体素子の製品の良否 が判明するのは、ほぼ全ての製造プロセスが完了したプ ローブ検査工程1 t である。このため、歩留まりを向上 するためには途中の製造プロセス工程におけるプロセス 処理の良否を推定する手段が必須である。このために、 例えば、製造プロセス工程1においてプロセス処理され た基板1に対して外観検査装置(光学的検査するものと か、電子線を用いて検査するものとがある。) 2による 外観検査が行われ、基板1に形成された配線パターンの 外観異常からプロセス処理の良否を判定することが行わ れている。プロセス処理の異常が確認された場合、対策 を実施する必要があるが、このための情報収集手段とし ての欠陥分類装置3は重要な役割を果たしている。すな わち、外観検査装置2の検査結果4からは欠陥の場所と 数は把握できるが、その中身についての情報は得られな い。このため、欠陥分類装置3において、外観検査装置 2から得られる欠陥の場所での画像5を基にして欠陥の 種類(異物なのか、パターン欠陥なのか、傷なのか、そ の他なのか)を分類し、品質管理システム7において、 この分類された情報に基づいて不良モード別の発生頻度 6を表示手段を用いて表示させることにより、作業者が 対策候補絞り込み工程8(a)において対策候補を絞り 込むことができる。ところで、製造プロセス工程1とし ては、成膜工程、レジスト塗布工程、露光・現像工程、 エッチング工程、およびレジスト剥離工程などから構成 され、様々なプロセス処理装置が設置される製造ライン によって構成されることになる。従って、様々な種類 (カテゴリ) の欠陥を発生する様々なプロセス処理装置

が存在することになる。

【0016】図1に示す実施例では、パターン欠陥に比 べ異物の発生頻度が大きいため、異物発生防止対策を行 えば良いことが判る。即ち、作業者は、原因推定工程8 (b) において、発生頻度が高い欠陥を優先的に原因推 定し、対策工程9において、該推定された原因を基にプ ロセス処理を実行するプロセス処理装置に対して対策を 施すことで、迅速に歩留まり向上が図れる。本発明に係 る欠陥分類装置3は、従来目視で行われていた欠陥分類 作業を自動化する装置であり、高い分類性能が要求され る。次に、本発明に係る欠陥分類装置ならびに分類手順 について、図2~図5を用いて説明する。図2は、本発 明に係る欠陥分類装置の一実施例を示す構成図である。 図3は、図2に示す欠陥分類装置で行う分類手順を説明 するための図である。図4は、教示用データ作成手順な らびに画面ならびに教示用データの一実施例を示す図で ある。図5は、学習の原理を説明するための図である。 説明は図3の分類手順に従って図2を参照して行う。該 当する箇所で図4、図5を参照する。

【0017】分類手順は、図3(a)に示す学習工程と図3(b)に示す分類工程に分かれる。

【0018】まず、本発明に係る欠陥分類装置において 実行する図3(a)に示す学習工程について説明する。 学習工程では、ステップS31において、次に具体的に 説明するように、教示用データを作成するための欠陥画 像が収集されて画像記録装置(画像記憶装置)20に格 納される。即ち、まず、図2に示す如く、基板搬送制御 部24で制御される基板搬送装置11により教示用デー 夕を作成するための教示用欠陥が形成された基板12' をステージ13上に搭載する。一方、ホストコンピュー タ15は、外観検査装置2等で検査されて選択された教 示データ用の基板 1 2 に対応する欠陥座標情報を上位 システムからネットワーク14を経由して受け取る。ホ ストコンピュータ15は、受け取られた欠陥座標情報を 参照してステージ制御部16に指示を送り、ステージ1 3を移動して基板12'上の教示用欠陥を観察位置に移 動させる。そして、TVカメラ等の撮像装置18は、光 学系17を介して得られる欠陥の画像を撮像し、撮像さ れた欠陥の画像信号を画像入力装置19を介して画像記 録装置20に記録させる。以上の処理を指定された欠陥 について繰り返すことによって、教示用データを作成す るための教示用欠陥画像信号が画像記録装置20に蓄積 されて、教示用欠陥画像信号が収集させることになる。 以上説明したように、上記基板12'は、予め教示用デ ータを作成するためのものである。

【0019】次に、<u>ステップS32において、ホストコンピュータ15に対するオペレータの操作によって教示</u>用データ作成(カテゴリA付与)が行われる。即ち、図4(a)は教示用データ作成のフローを示し、同図

(b) は教示用データ作成におけるモニタ23の画面を

示し、同図(c)は記憶装置25に記憶された教示用デ ータの例である。図4 (a)に示す如く、ステップS5 1において、オペレータがキーボード等の入力手段22 を用いて欠陥画像 i = 1を指定操作することにより、ホ ストコンピュータ15は、ステップS52において、画 像記録装置(画像記憶装置)20に記録された教示用デ ータ用の欠陥画像信号 i = 1 を呼び出してモニタ 2 3 に 表示させる。同時に、オペレータは、教示用の欠陥画像 を順番に観察していく過程で、類似した欠陥画像を同一 カテゴリとして登録すべく、カテゴリと欠陥名(欠陥の 種類:異物、パターン欠陥、傷、その他) との対応関係 (カテゴリー覧表) を入力手段22を用いてホストコン ピュータ15に入力して記憶装置25に登録する。これ によって、ホストコンピュータ15は、モニタ23の画 面に、カテゴリと欠陥名との対応関係を示すカテゴリー 覧表32を表示することができる。ステップS53にお いて、オペレータは、図4(b)に示すように、モニタ 23の画面に31として表示された教示用欠陥画像 i = 1を観察し、カテゴリ一覧表(カテゴリと欠陥名との対 応関係)32を参照して教示用欠陥画像i=1に対して 入力手段22によりカテゴリA(モニタ23の画面にお ける33)を入力して付与することにより、教示用欠陥 画像を示す欠陥番号 i = 1 に対してカテゴリAが記憶装 置25に記憶される。ステップS54において、画像記 録装置20に収集記録されたすべての教示用欠陥につい て処理が終わるまで、ステップS55において、オペレ ータが入力手段22を用いて教示用欠陥画像i=i+1 の指定操作を繰り返すことにより、ホストコンピュータ 15は、ステップS52において、画像記録装置20に 記録された教示用欠陥画像信号i=i+1を順次呼び出 してモニタ23の画面に表示させることを繰り返すこと になる。更に、ステップS53において、オペレータ は、順次モニタ23に表示された教示用欠陥画像i=i +1を観察し、モニタ23の画面に表示されたカテゴリ 一覧表(カテゴリと欠陥名との対応関係)32を参照し て順次教示用欠陥画像i=i+1に対して入力手段22 によりカテゴリを入力して付与することにより、順次教 示用欠陥画像を示す欠陥番号 i = i + 1 に対して記憶装 置25に記憶されることになる。

【0020】即ち、図4(b)に示すように、モニタ23の画面には、教示用欠陥画像31とカテゴリ一覧表32とが表示されるので、オペレータは、教示用欠陥画像31を観察しながら、一覧表32から該当するカテゴリ番号を選択してカテゴリ番号入力部33を用いて入力する。ここで、カテゴリとは、欠陥の種類に与えられる番号であり、欠陥の種類に対応して決められる。例えば異物は1、パターン欠陥は2、傷は3、その他は4のようなものである。オペレータが入力手段22を用いて入力されたカテゴリは、ホストコンピュータ15において教示用データとして記憶装置25に記憶される。ここで、

カテゴリとは予め決められるものではなく、教示用欠陥 画像iを順番に観察していく過程で決まることに注意を 要する。すなわち、画像記録装置20に収集された教示 用欠陥画像の全体の傾向は未知であるため、順番に教示 用欠陥画像 i を観察しながら類似した欠陥を同一カテゴ リとして登録する必要がある。このため、教示用データ は、矛盾したデータを含みやすい傾向にある。次に、ス テップS33において、画像処理装置21は各教示用欠 陥画像iに対して各種特徴量34の抽出(特徴量選択も 含む。)を行ってホストコンピュータ15に提供し、カ テゴリ35と対応させて図4(c)に示す教示用データ として記憶装置25に記憶される。即ち、画像処理装置 21は、画像記録装置20に記憶された各教示用欠陥画 像信号 i を読み出し、この読み出された各教示用欠陥画 像信号iに対して画像処理を実施して教示用欠陥画像i の各種特徴量を抽出してホストコンピュータ15に提供 し、記憶装置25に記憶させる。ここで、欠陥画像の各 種特徴量とは、欠陥画像の色情報、形状、サイズ等であ る。例えば、カテゴリ1の異物は暗く、円形に近いが、 カテゴリ2のパターン欠陥は周辺パターンと同一色で形 状が複雑であり、カテゴリ3の傷は面積が小さいが長さ が長い性質、等の特徴がある。そこで、画像処理装置 2 1は、予め決められた種類の特徴量1~5 (図4 (c) の例では5通り34)を計算してホストコンピュータ1 5に提供し、記憶装置25に教示用データとして欠陥番 号に対応して記憶する。ここで、分類に有効な特徴量は 一意に決められないということに注意を要する。欠陥分 類装置3が対象とする製品または工程によって欠陥は異 なる。このため、考えられる範囲で多数の特徴量(色情 報、形状、サイズ等)を用意しておき、収集された欠陥 の分類に有効な特徴量のみを選択して使用することが行 われる。特徴量の選択方法については後述する。図3

(a) に示すステップS33における特徴抽出には、特徴量選択も含まれる。

【0021】次に、ステップS34において、ホストコ ンピュータ15は、ステップS32においてカテゴリA が付与された教示用データを基に学習(分類パラメータ 算出)が行われ、算出された分類パラメータ26を記憶 装置25に記憶される。図5(a)(b)は学習の原理 を説明するための図である。図5 (a) はステップS3 2においてカテゴリAが付与された教示用データを特徴 量空間にプロットした図である。ここで、×42はカテ ゴリ1であり、□43はカテゴリ2であり、X1は特徴 量1、X2は特徴量2を示す軸である。ホストコンピュ ータ15において行う学習とは、ステップS32におい て付与されたカテゴリ間の判別関数を計算することを意 味し、前記関数を分類パラメータ26と称する。判別関 数を図示すると、図5(b)に示す46は、カテゴリの 境界となる。判別関数の算出方法は多くの手法が知られ ているが、本明細書では代表的手法である判別分析を例

に説明する。以後、判別分析を例に説明を進めるが、本 発明は他の手法においても同様に成り立つ。

【0022】次に、複数の特徴量を基にして分類パラメータ26であるカテゴリ間の判別関数を算出する方法である判別分析について、図5(b)を用いて説明する。同図において、点47はカテゴリ1の重心、点48はカテゴリ2の重心、楕円49は重心からの距離が等しい点の集まりを表す。ここで距離とは特徴量空間におけるユークリッド距離を、教示用データの分散で基準化したものでありマハラノビス距離と呼ばれる。境界線46はカテゴリ1およびカテゴリ2の重心から等距離にある点の集合である。未知の点50(欠陥に対応)に対するカテゴリ間の判別関数は次に示す(数1)式で与えられる。【0023】

【数1】 $Z1 \cdot 2 = D1^2 - D2^2$ 

但し、 $Z1 \cdot 2:$  カテゴリ1とカテゴリ2との判別関数  $D1^2:$  カテゴリ1の重心とのマハラノビス平方距離  $D2^2:$  カテゴリ2の重心とのマハラノビス平方距離 このため、 $Z1 \cdot 2$ に基づく下記(数2)式により分類 が可能である。

[0024]

【数 2 】 Z 1 · 2 < 0 → カテゴリ1に属する Z 1 · 2 > 0 → カテゴリ2に属する ここで、図5 (a) (b) では2つの特徴量を用いて説明したが実際には多次元のベクトル空間が構成されることに注意を要する。

【0025】次に、本発明に係る実際に所望のプロセス 処理工程に設置されたプロセス処理装置によってプロセ ス処理された被検査対象基板(ウエハ)に対して基板単 位またはロット単位で抜き取られて外観検査装置2で検 査され、該外観検査装置2で欠陥と判定された基板単位 若しくはロット単位での被検査対象基板に対して欠陥分 類装置において実行する図3(b)に示す分類工程につ いて説明する。分類工程では、ステップS41におい て、次に具体的に説明するように、実際に所望のプロセ ス処理工程においてプロセス処理装置によってプロセス 処理された被検査対象基板(ウエハ)に対して基板単位 またはロット単位で抜き取られて外観検査装置2で検査 され、該外観検査装置2で欠陥と判定された基板単位若 しくはロット単位での被検査対象基板の欠陥画像が収集 されて画像記録装置(画像記憶装置)20に格納され る。即ち、まず、図2に示す如く、基板搬送制御部24 で制御される基板搬送装置11により外観検査装置2で 欠陥と判定された基板単位若しくはロット単位での被検 査対象基板12をステージ13上に搭載する。一方、ホ ストコンピュータ15は、外観検査装置2等で基板単位 若しくはロット単位で検査されて欠陥が存在する被検査 対象基板12に対応する欠陥座標情報を上位システムか らネットワーク14を経由して受け取る。ホストコンピ ュータ15は、受け取られた欠陥座標情報を参照してス

テージ制御部16に指示を送り、ステージ13を移動して被検査対象基板12上の欠陥を観察位置に移動させる。そして、TVカメラ等の撮像装置18は、光学系17を介して得られる欠陥の画像を撮像し、撮像された欠陥の画像信号を画像入力装置19を介して画像記録装置20に記録させる。以上の処理を外観検査装置2によって検査された欠陥について繰り返すことによって、カテゴリを分類するための欠陥画像信号が分類対象の欠陥番号に対応させて画像記録装置20に蓄積されて、分類対象の欠陥画像信号が収集させることになる。

【0026】次に、ステップS42において、画像処理 装置21は、分類対象の欠陥画像に対して各種特徴量の 抽出(特徴量選択も含む。)を行ってホストコンピュー タ15に提供し、記憶装置25に記憶される。即ち、画 像処理装置21は、画像記録装置20に分類対象の欠陥 番号に対応させて記憶された分類対象の欠陥画像信号を 読み出し、この読み出された各欠陥画像信号に対して画 像処理を実施して欠陥画像の各種特徴量(分類データと 称する。)を抽出してホストコンピュータ15に提供 し、記憶装置25に記憶させる。ここで、欠陥画像の各 種特徴量とは、欠陥画像の色情報、形状、サイズ等であ る。上記記憶装置25に記憶された分類データは、図4 (c) の教示用データと同様な形態であるが、カテゴリ 欄35は空欄となっている。そこで、ホストコンピュー タ15は、ステップS43において、上記記憶装置25 に記憶された各欠陥ごとの分類データ(各種特徴量) と、学習工程で算出されて上記記憶装置25に記憶され た分類パラメータ(特徴量空間におけるカテゴリ間の判 別関数) 26で示される教示用データとを用いてカテゴ リ (欠陥の種類に対応する。)を推定する分類演算を行 って分類カテゴリB27を推定し、この推定された分類 カテゴリB (欠陥の種類に対応する。) 27を上記分類 対象の欠陥番号に対応させて記憶装置25に記憶させ る。

【0027】このように、記憶された分類カテゴリB2 7は、ネットワーク14を経由して上位システムである 品質管理システム7に転送され、品質管理システム7に おいて図1に示すような不良モード(欠陥の種類に対応 する分類カテゴリB)について表示され、対策候補の絞 り込みや欠陥の発生原因の推定等の解析が行われる。以 上説明したような学習型分類システム(欠陥分類装置) 3では、教示用データ作成が最も重要である。オペレー 夕が矛盾した教示用データしか作成することができない と、システムの機能を十分に活用することができない。 例えば、図4(b)に示す画面において、オペレータが 教示用欠陥画像31に対して教示カテゴリ33について 入力ミスを犯すことが考えられる。このように入力ミス を犯した場合、図5(c)に示すように、特徴量空間で カテゴリ1およびカテゴリ2に分離したクラスタ52に おいてノイズ53が混入した教示用データとなる。ま

た、図4(b)に示す画面において、オペレータが教示用欠陥画像31を観察したとき、例えば、カテゴリ1とカテゴリ2のどちらに属するか迷うことがある。こように迷って教示カテゴリ33を入力した場合、入力よるカテゴリに一貫性がなくなり、図5(d)に示する。これでは、オペレータが未熟で、教示用欠陥画像31に一貫性がなくをもいる方に異なるカテゴリ33を入力した場合、カテゴリ33を入力した場合、カテゴリ33を入力した場合、カテゴリ33を入力した場合、カテゴリ33を入力した場合、カテゴリ33を入力した場合、カテゴリカ3を入力した場合、を10028人のような場合、オペレータが成にするような場合、オペレータが移成にするように改善して良いのかの指針を与えてくれなかった。【0028】次に、本発明に係るオペレータが教示用した。「0028】次に、本発明に係るオペレータを診断・評価を作成する過程で、教示用データを診断・評価を表すながある。

10028] 次に、本発明に係るオペレータが教示用データを作成する過程で、教示用データを診断・評価したり、また作成支援する機能を提供することにより、未熟なオペレータであっても高い分類性能で欠陥分類装置を操作できる構成について、図6および図7を用いて説明である。即ち、本発明に係る第1の実施例である教示用データ診断機能のフローチャートでる。図6は、教示用データ診断機能のフローチャー画である。図7は、教示用データ診断機能を実現する画に表る。以下で述べるオペレータの操作はキニタの関である。以下で述べるオペレータの操作はキニタ23に表示される。また、オペレータの操作に対すると3に表示される。さらに、オペレータの操作に対する処理はホストコンピュータ15で行われ、結果はホストコンピュータ15の記憶装置25等に格納されるものである。

【0029】ところで、図6に示す最終欠陥判定ステッ プS54までは、図4(a)に示す教示用データ作成操 作フローと同じである。そして、特に、本発明において は、前述したように1度作成された教示用データの診断 を行うことに特徴がある。以下に、この診断手順につい て説明する。まず、ホストコンピュータ15は、ステッ プS56において、ステップS54までに作成されて記 憶装置25に記憶された教示用データを用いて特徴量の 選択を行う。すなわち、ホストコンピュータ15は、予 め用意してある特徴量の内、教示用データを分類する上 で有効に機能する特徴量のみを選択する。特徴量の選択 手順は、例えば、判別分析における変数選択法として知 られている。変数選択法では変数を追加する前後の判別 効率(上記(数1)式で示される重心間のマハラノビス 平方距離)を比較することにより、統計的有意性を判定 するものである。

【0030】次に、ホストコンピュータ15は、ステップS57において、選択された特徴量を用いて分類パラメータ(特徴量空間におけるカテゴリ間の判別関数)26を算出し、ステップS58において、該算出された分

類パラメータに基づいて教示用データの分類を実施する。

【0031】ところで、良い教示用データが作成されている場合、分類結果である分類カテゴリB27はオペレータが予め付与したカテゴリAと完全に一致するはずである。ここで、カテゴリAとBが一致しない(相違する)教示用データはユーザがミスを犯した可能性が高い。このため、ホストコンピュータ15は、ステップS59において、カテゴリAとBが一致しない(相違する)教示用データをモニタ23の画面に表示してオペレータの確認を促す。図7(a)はカテゴリAとBが一致しない教示用データを表示した例である。画面右隣の特徴量空間59は説明のために図示したものである。画面左端の画像はカテゴリAとBが1または2で一致した教示用欠陥(例えば暗い丸い状欠陥および明るい星形状欠陥)を参照するために表示してある。画面真ん中の画像と左端の画像がカテゴリが不一致であった教示用欠陥

(例えば明るい丸い形状欠陥、明るい2種類の多角形状 欠陥、暗い星形状欠陥)である。画像の下の数字は→の 左側62がカテゴリAを、→の右側63がカテゴリBを 示す。図の例は、教示用欠陥60(a)、61(a)は 丸い形状をしておりオペレータは丸さに着目してカテゴ リ1とし、教示用欠陥60(b)、61(c)は複雑な 形状をしておりオペレータは形状に着目してカテゴリ2 としたと推定される。ところが、ホストコンピュータ1 5は、教示用欠陥61(a)、60(b)をカテゴリ 2、教示用欠陥60(a)、61(c)をカテゴリ1と 判定した。これは、教示用データ作成の過程で、本来オ ペレータは形状ではなく教示用欠陥の明るさに着目して カテゴリを付与したためである。特徴量空間では、暗い 欠陥60(a)と明るい欠陥61(b)が分離したクラ スタを形成しており、暗い欠陥のクラスタ60 (a) に 明るい欠陥61(a)が、明るい欠陥のクラスタ60・

(b) に暗い欠陥 6 1 (c) が混入している。これはユーザがカテゴリ付けをする過程で分類基準を変更または迷ったために生じたノイズである。このため、ホストコンピュータ 1 5 はこれらのノイズ 6 1 (a)、6 1 (c) に影響されて本来の分類パラメータとはずれた値を出力する。判別分析を例に説明すれば、ノイズの影響

を出力する。判別分析を例に説明すれば、ノイズの影響 で教示用データの分散が増加し、2群の分離度が低下 し、交差領域64が大きくなる。

【0032】そこで、ステップS60において、オペレータは、図7(b)(d)に示すように、モニタ23の画面を見ながら、ホストコンピュータ15に対して入力手段22を用いてカテゴリAの修正または教示用データからの削除を行う。即ち、分類パラメータ(特徴量空間におけるカテゴリ間の判別関数)を修正するために、図7(b)に示すように、カテゴリAとBとが一致しない欠陥61(a)、61(c)では、オペレータは入力手段22を用いてカテゴリAを修正する。欠陥61(a)

のカテゴリを1から2に、欠陥61(c)のカテゴリを2から1に修正した様子を示す。同図(c)は、これらノイズとなっている欠陥のカテゴリ65を修正して、再度、ホストコンピュータ15が学習シーケンスを繰り返した結果である。この結果、教示用データの分散が低下し、2群の分離度が向上し、ひいては分類性能が向上した。

【0033】ホストコンピュータ15は、再度求めた分類パラメータに従って教示用データを分類すると、欠陥61(b)、61(d)がカテゴリAとBが一致しない教示用データとしてモニタ23の画面に表示される。これらは、欠陥の外観からどちらのカテゴリとも判別が難しいものであり、教示用データとしてふさわしくない。このため、オペレータは入力手段22を用いて、図7

(d) に示すようにこれら欠陥 6 6 を教示用データから 除外することで、曖昧な判定を低減し、明確な特徴を有 する欠陥のみを教示用データとして選別することが可能 となる。この結果、再度学習・分類を行った結果では、 図7 (e) に示すように教示用データの分散はさらに低 下し、2群67が明瞭に分離して良好な分類パラメータ を算出することができる。以上の操作を画面にカテゴリ AとBが不一致となる欠陥画像が表示されなくなるまで 繰り返す。以上説明したように、上記実施例では、特定 の条件に該当する欠陥の画像のみを画面に表示すること に特徴がある。即ち、教示用データとは人間が目視した 結果を真とするため、必ず欠陥画像をオペレータに提示 する必要があるのである。この際、分類に悪影響を与え、 る恐れがある欠陥のみを選別して表示することで、ユー ザは効率的に教示用データを修正することが可能とな 4 4

【0034】次に、本発明に係る第2の実施例である教 示用データ評価機能について、図8、図9を用いて説明 する。図8は、教示用データ評価機能のフローチャート である。図9は、教示用データ評価機能を実現する画面 の説明図である。図8のフローチャートは図6と類似し ており、図6との違いは分類評価値算出手順(ステップ S61)が含まれることである。一般に、分類処理では 分類の信頼性を定量的に求められる場合が多い。例え ば、判別分析法では、前述したように(数1)式で示さ れる判別関数によりカテゴリへの帰属確率が定量的に出 力される。この結果、カテゴリ別に帰属確率を評価でき ることになる。一般に、欠陥画像は明瞭にカテゴリを決 めることができない場合が多く、この場合、オペレータ はホストコンピュータ(システム)15が算出する帰属 確率を拠り所にして教示用データを作成することが可能 となる。例えば、ある欠陥画像はカテゴリ1~5の内、 カテゴリ1と3の距離が他より小さく、ほぼ同等である とする。この結果、ユーザはカテゴリを5通りから選択 する代わりに前記2通りから選択することが指針として 得られる。

【0035】図9(a)は教示用データを分類した結果を表示した画面の例である。同図の上段69(a)、69(b)、69(c)はオペレータが予め付与したカテゴリAがカテゴリ1である欠陥の画像を、下段69(d)、69(e)、69(f)はオペレータが予め付与したカテゴリAがカテゴリ2である欠陥の画像が表示されている。ここで、ステップS62において、上段には、ホストコンピュータ15が判別関数によりカテゴリの帰属確率として定量的に算出したカテゴリ1の分類評価値70が小さい順(帰属確率が大きい順)に左から右に並べて表示されていることに注意されたい。同様に、ステップS62において、下段には、カテゴリ2の分類評価値71が小さい順(帰属確率が大きい順)にたから

評価値71が小さい順(帰属確率が大きい順)に左から右に並べて表示されている。同図(a)より、欠陥69(c)は分類評価値が大きく逆転しており(カテゴリ1の評価値0.8に対してカテゴリ2の評価値0.2)教示用データが正しくないことが定量的に把握できる。欠陥69(b)についても分類評価値がカテゴリAに比べて逆転しているが、カテゴリ間の差が小さく明瞭に分離できないことが判る。図9(b)~図9(e)では、ステップS60において、図7と同様の順序でカテゴリを修正して学習し直した過程を示している。図7と比較すると、分類評価値を参照することにより、カテゴリAの修正を定量的に判定できる利点がある。また、図9

(a)と図9(e)の欠陥を比較すると、カテゴリ1の帰属確率71(a)が向上しており、教示用データ修正による効果を定量的に把握できる。

【0036】以上説明した第2の実施例では、ステップ S62において、図9に示すように、欠陥の画像69 (a)~69(f)が分類評価値70、71を参照して モニタ23の画面に表示されることに特徴がある。即 ち、分類評価値が高い欠陥はオペレータが作成した教示 用データのカテゴリを代表する欠陥画像であり、分類評・ 価値が低い欠陥は教示用データとして曖昧な欠陥である 指針となる。このため、オペレータが予め付与したカテ ゴリAとシステムが分類したカテゴリBがたまたま一致 した欠陥であっても、分類評価値が低い場合は教示用デ ータとして相応しくないと判断できる。このように、第 1の実施例では欠陥画像の観察結果から判定せざるを得 なかった曖昧な欠陥画像に対しても、分類評価値を参照 することにより、正確な判定が可能となる。次に、本発 明に係る第3の実施例である教示用データ作成支援機能 を図10~12を用いて説明する。前記第1、および第 2の実施例では、オペレータが予め教示用データへカテ ゴリAを付与する必要があった。一度付与したカテゴリ を診断機能または評価機能を用いて修正する方法であ る。第3の実施例では、オペレータがカテゴリを付与す る前に教示用データの傾向を示唆し、教示用データ作成・ の助けにすることを目的としている。このことにより、 最初から曖昧な分類カテゴリを付与することを防止する

ことが可能となり、欠陥分類装置3の条件出しを効率的に実施することが可能となる。図10は教示用データ作成支援機能のフローチャートである。本第3の実施例では、図4に示す教示用データ作成を行う前に、ステップS63において、教示なしクラスタリング処理を実施することに特徴がある。妥当な教示なしクラスタリングを実施することで分類に有効に寄与する特徴量が選択できる効果がある。

【0037】教示なしクラスタリングでは、特徴量選択 の指針がないことに加え、クラスタ数が未知であること 等から、最適クラスタリングの自動判定が難しい。この ため、ユーザとの対話的な処理が実用的である。図11 に対話的な教示なしクラスタリングの処理手順の一実施 例を示す。ステップS111において、ホストコンピュ ータ15は、記憶装置25に記憶された教示用データか ら予め全特徴量(m個)を算出する。次に、ステップS 112において、オペレータが任意のクラスタ数をキー ボード等の入力手段22を用いてホストコンピュータ1 5に入力する。次に、ステップS114において、入力 手段22を用いてi個を入力することによって、ホスト コンピュータ15は、記憶された全特徴量 (m個) から i個の特徴量を選択してmCi通りの特徴量のグループ を作成する。ホストコンピュータ15は、ステップS1 15において、各グループについて主成分分析を行いi 次元のベクトルをう次元に低減する。主成分分析はもと のデータの線形変換を行うものであり、主成分の固有値 の占める割合が高ければ情報の損失を少なくしつつ次元 の低減が可能である。この結果、クラスタリングは;次 元のベクトルに対して実行されるため計算時間を短縮で きる利点がある。

【0038】次に、ホストコンピュータ15は、ステップS116において、j次元の特徴量空間でクラスタリング処理を実施する。このクラスタリング処理は一般的な手法であり様々な方式が知られている(奥野、他、多変量解析法、1971、日科技連出版社、pp391-412)。クラスタリング処理によりmCi種類のクラスタリング結果が得られると、ホストコンピュータ15は、ステップS117において、これらクラスタリング結果の妥当性を評価して順位付けを行う。クラスタリング妥当性の判定は次に示す(数3)式の評価値が小さいほど良いことが知られている。

[0039]

【数3】trW

ここで、 tr:行列のトレース

W:各クラスタ内の分散の和

そして、ステップS119において、ホストコンピュータ15は、上記評価値の降順または昇順にクラスタリング結果をモニタ23に表示する。ここで、ステップS118において、ホストコンピュータ15は、表示のため j次元空間を2次元に主成分分析により次元を低減す

る。次に、ステップS120において、オペレータは、 表示されたクラスタリング結果を目視確認してクラスタ の妥当性を判断する。判断の基準としては、図12に示 すように、特徴量空間で欠陥が分離したクラスタとして 表示されていること、および、各クラスタの代表的欠陥 をモニタに表示・観察して有意な分類が達成されている ことである。そして、ステップS120において、クラ スタが妥当でない不良の場合には、ステップS121に おいて、特徴量選択数 i が不適切 (NO) と判断された とき、ステップS123において、入力手段22を用い てホストコンピュータ15に対して特徴量選択数 i を変 更する。また、ステップS121において、特徴量選択 数iが適切(YES)と判断されても、ステップS12 2においてクラスタが妥当でない不良の場合には、S1 24において、入力手段22を用いてホストコンピュー タ15に対してクラスタ数(例えばクラスタ数を2から 3へと)を変更して再度上記処理を繰り返す。

【0040】以上説明したように、ステップS122において、妥当なクラスタが生成された場合、選択されたi個の特徴量は分類に寄与するものと推定される。従って、ホストコンピュータ15は、選択されたi個の特徴量を元に学習することになる。

【0041】次に、教示用データ作成支援機能を実現す る画面について、図12を用いて説明する。ホストコン ピュータ15は、図11に示すフローで選択された特徴 量を基にして、図12に示すような特徴量空間を構成 し、教示用データをプロットする。ここで、教示用デー 夕を画面に表示することにより、特徴量空間での距離に 応じてカテゴリAを付与する場合の指針となる。複数の 特徴空間を参照する目的は、統計的に有意な分類がオペ レータが望むカテゴリと一致するとは限らないためであ る。また、3個以上の特徴量が選択された場合は主成分 分析により、第1主成分と第2主成分による2次元の特 徴量空間を表示する。図12には2つの特徴量空間85 が表示されている。表示される特徴量空間の数はユーザ が指定可能である。特徴量空間1の1つの点86 (口、 欠陥に対応)を選択すると特徴量空間2の該当する欠陥 に□87が表示され、欠陥画像88が表示される。これ をカテゴリ1(89)とする。次に、特徴量空間1の別 の点90(○)を選択すると特徴量空間2の該当する欠 陥に○91が表示され、欠陥画像92が表示される。□ (86、87) と○ (90、91) は2つの特徴量空間 で別のクラスタに属するため、○(90、91)をカテ ゴリ1とは別のカテゴリとすると良いことが判る。これ をカテゴリ2 (93) とする。この場合、△94は特徴 量空間2では2つのカテゴリの境界に位置しているが特 徴量空間1の△95は○90に近い。表示された欠陥画 像96を確認した上でカテゴリ2(97)とすることが できる。

【0042】上記第3の実施例では、オペレータがカテ

ゴリを付与する以前にホストコンピュータ(システム) 15が統計的有意性を検証して特徴量空間を表示することに特徴がある。ここで、画面に表示される欠陥の画像が特徴量空間の点に対応して画面に表示されることに注意を要する。欠陥画像のみでは曖昧なカテゴリ付けを行う場合であっても、特徴量空間の距離を参照することで、カテゴリへの帰属度を定性的に把握することができ、高い再現性で教示用データを作成することが可能となる。そして、前記したように作成された教示用データに基づいて学習することにより、高い分類性能で欠陥分類が可能となる。

#### [0043]

【発明の効果】本発明によれば、学習型欠陥分類装置を用いて統計的に有意な教示用データを効率的に作成可能となり、欠陥分類装置の性能を高い次元で活用することができ、その結果、欠陥の分類精度が向上し、ひいては製造プロセスの異常原因を高精度に推定することが可能となり、製造プロセスの異常改善に効果を発揮することができる。また、本発明によれば、欠陥の発生原因を推定するために欠陥の画像信号から欠陥の種類を分類するための正確な教示用データを作成する際、ユーザが与える矛盾した教示用データを作成する際、ユーザが与える矛盾した教示用データを指摘することによって、正確な教示用データを取得することができ、その結果、欠陥の分類精度が向上し、ひいては製造プロセスの異常原因を高精度に推定することが可能となる効果を奏する。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る欠陥分類方法およびその装置が半 導体製造プロセスにおいて果たす役割を説明するための 図である。

【図2】本発明に係る欠陥分類装置の一実施例を示す構成図である。

【図3】図2に示す欠陥分類装置が行う処理手順を説明 するための図である。

【図4】教示用データ作成手順ならびにモニタの画面ならびに教示用データの例を示す図である。

【図5】学習工程における学習の原理を説明するための図である。

【図6】本発明に係る第1の実施例である教示用データ 診断機能を説明するフローチャート図である。

【図7】本発明に係る第1の実施例である教示用データ 診断機能を実現するモニタ画面の説明図である。

【図8】本発明の第2の実施例である教示用データ評価 機能を説明するフローチャート図である。

【図9】本発明の第2の実施例である教示用データ評価 機能を実現するモニタ画面の説明図である。

【図10】本発明の第3の実施例である教示用データ作成支援機能を説明するフローチャート図である。

【図11】対話的な教示なしクラスタリングの処理手順の一実施例をの説明図である。

【図12】本発明の第3の実施例である教示用データ作

成支援機能を実現するモニタ画面の説明図である。 【符号の説明】

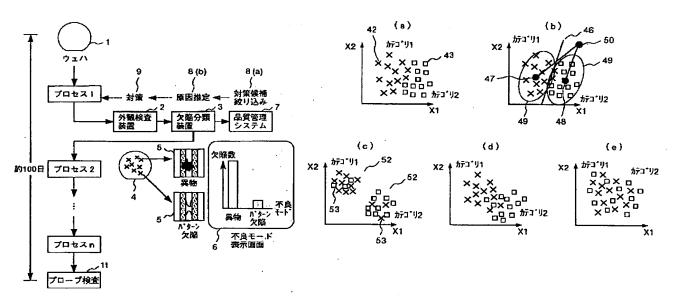
1…基板、1 t …プローブ検査工程、2 …外観検査装置、3 …欠陥分類装置、4 …外観検査結果、5 …欠陥画像、6 …不良モード別の発生頻度、7 …品質管理システム、8 (a) …対策候補の絞り込み、8 (b) …原因推定、9 …対策(対策工程)、11 …基板搬送装置、12、12、…基板、13 …ステージ、14 …ネットワー

ク、15…ホストコンピュータ、16…ステージ制御部、17…光学系、18…TVカメラ、19…画像入力装置、20…画像記録装置、21…画像処理装置、22…キーボード、23…モニタ、25…記憶装置、26…分類パラメータ、27…分類カテゴリB、31…欠陥画像、32…カテゴリ一覧表、33…カテゴリ番号入力部、34…5種特徴量、35…カテゴリ欄。

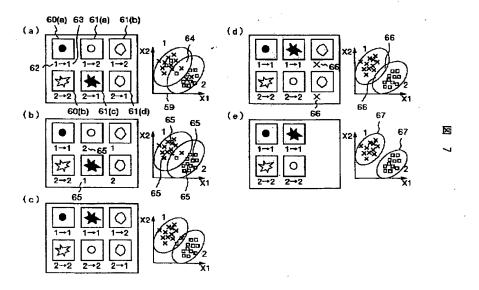
【図1】

図 1

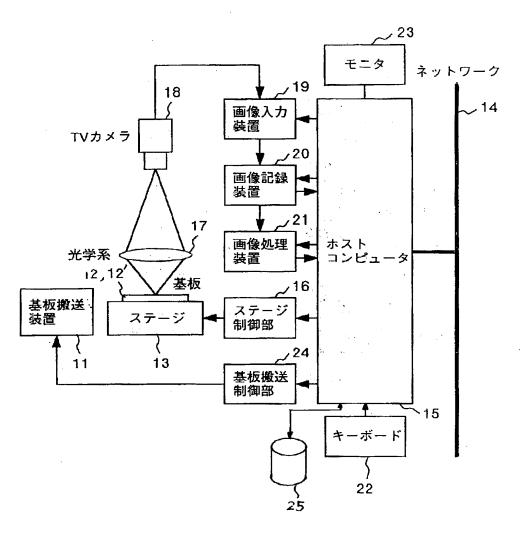
【図5】



【図7】

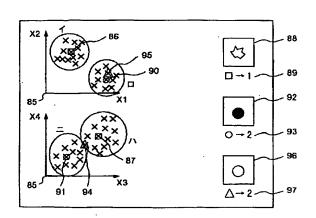


【図2】

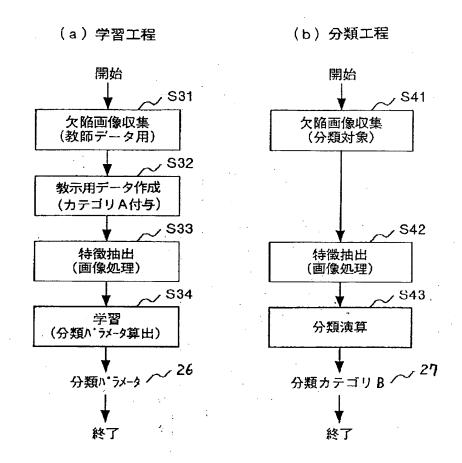


【図12】

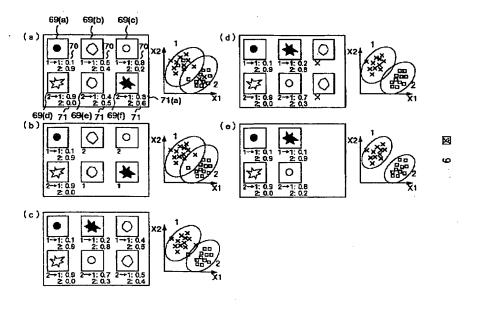
図 12



【図3】

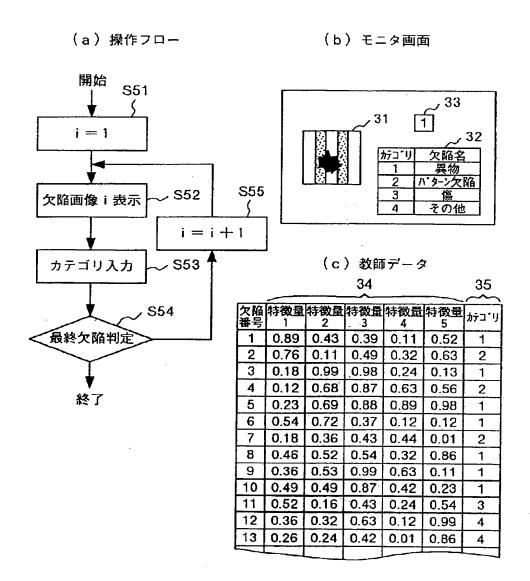


[図9]

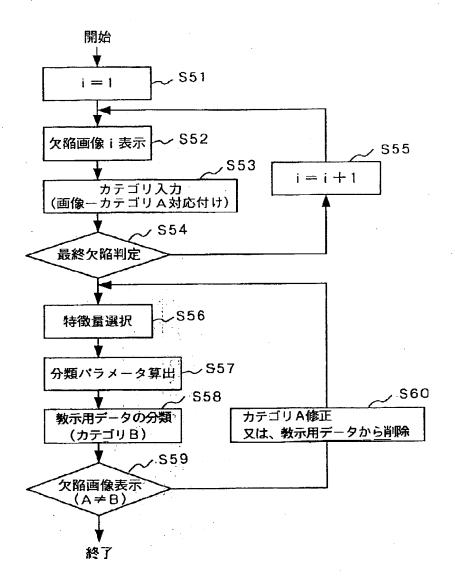


【図4】

図 4

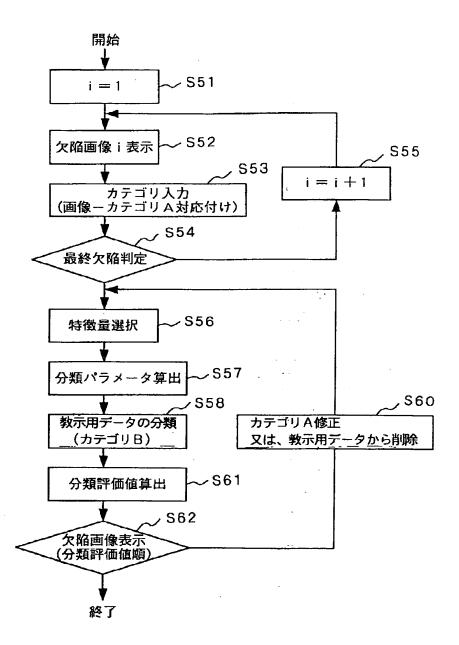


【図6】

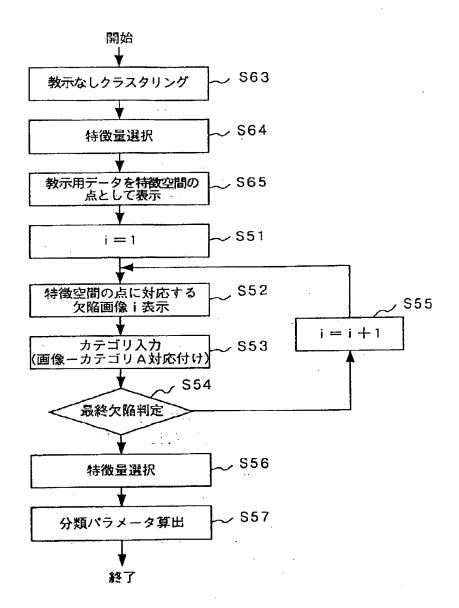


[図8]

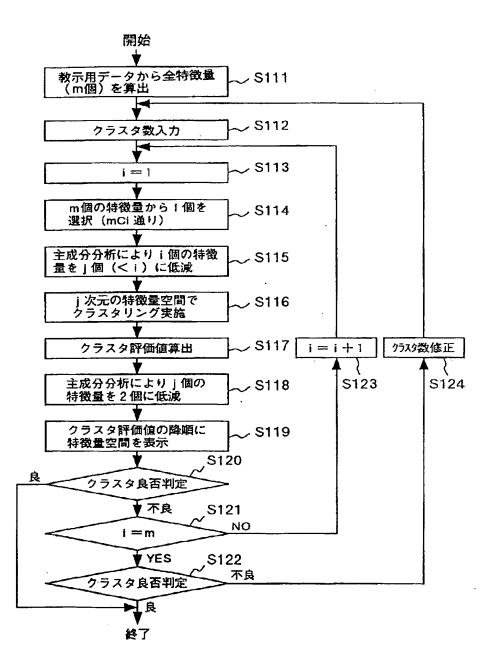
図 8



【図10】



【図11】



# THIS PAGE BLANK (USPTO)